

國立交通大學

機械工程學系

博士論文

Sn-xAg-0.5Cu 合金與 Au/Ni/Cu 基材

之界面反應與接合強度研究

Studies on the Interfacial Reactions and Bonding Strength
Between Sn-xAg-0.5Cu and Au/Ni/Cu Substrate



研究生：林國書

指導教授：周長彬 教授

中華民國九十八年一月